ELECTRONIC DEVICE COOLING SYSTEM

Publication number: JP57064998 Publication date: 1982-04-20

Inventor: MA

MATSUURA FUSAJIROU; NAKAO MASAKI

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international: F02P19/02; H05K7/20; F02P19/00; H05K7/20; (IPC1-7):

H05K7/20

- European:

Application number: JP19800139907 19801008 Priority number(s): JP19800139907 19801008

Report a data error here

Abstract not available for JP57064998

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—64998

(f)Int. Cl.³ H 05 K 7/20 識別記号

庁内整理番号 6428-5F 砂公開 昭和57年(1982)4月20日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

匈電子装置冷却方式

创特

願 昭55-139907

20出 願昭55(1980)10月8日

加発 明 者 松浦房次郎

武蔵野市緑町3丁目9番11号日 本電信電話公社武蔵野電気通信 研究所内

加発 明 者 中尾正喜

武蔵野市緑町3丁目9番11号日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所内

⑪出 願 人 日本電信電話公社

⑭代 理 人 弁理士 角田仁之助

明 鈤 書

1. 発明の名称

電子装置冷却方式

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は電子装置の冷却および電子装置を収容

する室内の空調方式に関するものである。

本発明はこれらの欠点を解決するために電子装

置から出る高温空気を電子装置架で囲んだ空間に 係め、この空間内で裸高と流路内外温度差により 生ずる煙突効果を利用して電子装置架内の自然通 気力を増大させ電子装置の冷却効果を促進させる と共に、電子装置から排出される高温空気をその まま空調機に取り込むようにしたもので、その目 的は電子装置の冷却効果の向上と熱回収などを含 む空調装置の省エネルギー化にある。

以下図面について詳細に説明する。図面は本発明の失絶例であって、第1図(ハ・四はそれぞれ第2図に示すX・Y・Y断面図、第2図は平面図である。図において、1は電子装置架、1aは電子装置のでき出し口、6は空調機4の空間、3は電子装置を収容する部屋、Aは電子装置からの排気の流れを示す矢印である。図面において、第1回には、3は電子装置を収容する部屋、Aは電子装置からの排気の流れを示す矢印である。図面にあります。

複数個の電子装置架1を互いに背面を間隔を開けて向い合わせて二列に縦列に連接して配置し、

を上昇し上部流路3まで上昇する。一方、空間機 4は常時動作しており、空間機4の吸気力により 上部流路3の下方にたまった高温空気は上部流路 3を通り空気取入流路6より空調機4に吸い込まれ、空調機4により冷却され冷風となって吹き出 し口5から電子装置架1の前面に吹き出され、部 屋8を所定の温度に保つ。

以上のような構成になっているから、

- (1) 電子装置からの排熱を温度を下げることなく、電子装置に入力した電力量相当の 8 0.4 の熱を空調機に取り込むことができる。
- (2) 各電子装置毎へ流れる空気は空調後吸入空気による圧力変化を直接受けず煙突効果のみとなるためそれぞれの電子装置には均一な空気が流れる。
- (3) 空調機からの吹き出し空気は電子装置の前間に整然と何も防害物をしに分配することができる。
 - 」 方式の構成が単純となり経済化ができる。
 - (5) 空調 まに 取り込む前の 高温の排気に熱交換

向い合う両側の電子装置架 1 背面の間に電子装置からの排気空気の専用空間 2 を形成している。空間た、向い合う電子装置架 1 列にはその上部に空間 2 の上方を覆うように逆 U 字形の 造部の少なる 6 とで調機 4 を空間 2 の側方を閉じるように配置する。そして、空調機 4 には空間 2 内の 窟壁 する。そして、空調機 4 には空間 2 内の 協と で気を取り込むための空気取入 流路 6 と空調機 4 からの冷却空気を電子装置架 1 の前面上部に吹き出すための吹き出し口 5 とを設けている。

一方、第1図(イ)に示されるように、電子装置架1には電子装置架1の前面から背面に向って斜め上方に傾斜した多数の熱流板1 a を設け、電子装置架1内に収納された電子装置から排出された高温空気を電子装置架1の背面に流出するよう誘導している。

従って、電子装置架I内の電子装置に発生した 熱は電子装置周囲の空気を温め、高温になった空 気は矢印Aで示すように浮力により電子装置架I の背面に流出し、電子装置架Iで囲まれた空間2

器を取り付けることにより熱回収が可能となる。

- (6) 電子装置の冷却が煙突効果で促進されるため電子部品の高密度実装が可能となる。
- (7) 空調機を電子装置架列両端化置くことにより電子装置冷却の信頼性を高めることができる。
- (8) 電子装罐の配列と空調機の配列が完全に分離でき電子装罐の保守と空調機の保守が幅湊しな
- (9) 電子装置架を連接して配列するので電子装置架上部に各電子装置間を連結するケーブルを配線するスペースができる等の効果を有する。
- 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の電子装置冷却方式の実施例を示するのであり、第1図小、回はそれぞれ第2図に示す X - X , Y - Y 断面図、第2図は平面図であ

1 … 電子装置架、 1 a … 熱流板、 2 … 排気空気の専用空間、 3 … 上部流路、 4 … 空調機、 5 … 吹き出し口、 6 … 空気取入流路、 7 … 電子装置を結ぶケーブル、 8 … 電子装置を収容する部屋、 A …

特許出題人 日本電信電話公社 代理人 角 田 仁之助



